



News Release

Amkor Technology 宣布在越南北宁新设工厂以扩展先进封装技术产能的计划

亚利桑那州坦佩市（商业资讯），2021 年 [11 月 4 日] — Amkor Technology, Inc.（纳斯达克：AMKR）一家领先的半导体封装和测试服务提供商，今日宣布计划在越南北宁新建一座采用最先进技术的智能工厂。新工厂的第一阶段将专注于向全球领先的半导体和电子制造公司提供先进的系统级封装（SiP）和测试解决方案。

“这是一项对区域分布多样化和工厂产能扩展的战略长期投资，它支持公司对客户所做的承诺，亦即为他们提供可靠的供应链解决方案。（目前）工厂的利用率很高，尤其在我们的先进封装工厂，而且我们预期市场对封装和测试解决方案的强劲需求将会持续。投资在北宁的扩展产能将扩大我们的生产布局，从而为客户提供具有成本竞争力的 SiP 替代供应链解决方案。未来也为其他封装解决方案的需求提供支持”，Amkor 的总裁兼首席执行官 Giel Rutten 说道，“来自北宁的支持以及当地优秀的劳动力是我们之所以选择北宁进行此次扩展的原因，我们希望该新工厂将在未来发展成为我们的封装和测试网络的重要组成部分。”

“北宁工厂坐落在安风 2C 工业区，它占地约 230,000 平方米，或 57 英亩，为我们提供了空间进行第一阶段及未来扩展”，Rutten 补充道，“第一阶段无尘车间的建造目前预计占地 20,000 平方米，并有望在 2022 年开工，根据预测的客户产品周期，大批量生产预计将在 2023 年下半年启动。”

“在过去几年，我们大幅增强了我们的财务状况，这使我们有能力使用手上的现金进行此等规模的投资”，Amkor 的执行副总裁兼首席财务官 Megan Faust 说道，“新工厂我们在第一阶段预计投资 2 亿到 2.5 亿美元，分阶段扩展让我们能够在利用率和利润增长之间取得平衡，并在合理的资本密集度范围之内对扩展进行管理。”

关于 Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. 是全球最大的半导体封装和测试的外包服务供应商之一。它成立于 1968 年，作为一直致力于集成电路封装和测试外包的先驱者，目前是世界领先的半导体公司、晶圆厂和电子设备制造商的战略制造合作伙伴。Amkor 的运营基地包括工厂、产品开发中心以及销售与支持办公室，其位于亚洲、欧洲和美国主要电子制造区域。如需更多信息，请访问 www.amkor.com。

前瞻性免责声明

本新闻稿包含联邦证券法意义内的前瞻性声明。这些前瞻性声明含有一系列可能影响未来结果以及引发实际结果及事件的风险、不确定性、假设和其他因素，而且此类结果和事件可能与历史和预计结果及事件，以及前瞻性声明中明示或暗示的结果及事件存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日的公司 10-K 表格年度报告（简称“10-K 表格”），以及公司在此发布日期前后提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件将讨论可能影响此类声明所阐释事件结果以及我们的运营业绩和财务状况的其他重要因素。在做出与我们的证券有关的任何投资决策之前，您应该仔细思考本新闻稿、10-K 表格以及提交给或提供给 SEC 的其他报告中所描述的趋势、风险和不确定性。本新闻稿中的全部前瞻性声明均基于我们当前的预计、预测、预估和假设。除非法律要求，Amkor 没有义务对任何前瞻性声明进行审核或更新，以反映在本新闻稿发布以后发生的事件或情况。所有由我们或者以我们的名义行事的人员所做的前瞻性声明作为整体受本警示性声明的明确限制。



News Release

###

联系方式

投资者关系

Jennifer Jue
资深总监, 投资者关系
480-786-7594

媒体关系

Debi Polo
总监, 市场营销
480-786-7653

Social Media

LinkedIn - <https://www.linkedin.com/company/7135/>
Twitter - <https://twitter.com/AmkorTechnology>
Facebook - <https://www.facebook.com/AmkorTechnology/>
YouTube - <https://www.youtube.com/user/AmkorTechnology>
WeChat - <https://amkor.com/amkor-wechat/>